









Cooling device for optical and/or electronic elements.

Patent number: EP0482546
Publication date: 1992-04-29
Inventor: RIEDEL WOLFGANG JULIUS (DE); KNOTHE
MANFRED (DE)
Applicant: FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)
Classification:
- International: F25D3/10; H01L23/44; H01L33/00; H01S5/024;
F25D3/10; H01L23/34; H01L33/00; H01S5/00; (IPC1-7):
F25D19/00; H01L23/44; H01L33/00; H01S3/043
- european: F25D3/10; H01L23/44C; H01L33/00B7; H01S5/024
Application number: EP19910117912 19911021
Priority number(s): DE19904033383 19901020

Also published as:

 EP0482546 (A3)
 DE4033383 (A1)
 EP0482546 (B1)

Cited documents:

 US3386256
 GB1361505
 DE2352251
 GB1110811
 JP58021388

Report a data error here

Abstract of EP0482546

A cooling device for optical and/or electronic elements, for example diode lasers, and/or other test devices (elements) has a stock container for a cryogenic liquid which is fed to a vaporising chamber in which it completely evaporates, thereby extracting heat from the element. In its lower section, the vaporising chamber has an inlet opening through which the cryogenic liquid enters the vaporising chamber and in its upper section it has an outlet opening through which the vapour escapes via a throttle into the cryogenic liquid stock container. Preferably, the upper end of the vaporising chamber is lower than the lowest level of the cryogenic liquid stock, and the cryogenic liquid is supplied and the vapour removed by means of pipelines which can be shaped in any desired way. The element to be cooled is connected in a heat-conducting manner to a heat-conducting element which has a low thermal resistance and which projects into the vaporising chamber in such a way that the cryogenic liquid in the vaporising chamber wets the heat-conducting element. In the cryogenic liquid stock container, the heat-conducting element is thermally insulated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 482 546 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91117912.5

(51) Int. Cl.⁵: **H01S 3/043, H01L 33/00,
H01L 23/44, F25D 19/00**

(22) Anmeldetag: 21.10.91

(30) Priorität: 20.10.90 DE 4033383

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
29.04.92 Patentblatt 92/18

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(71) Anmelder: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V.**
Leonrodstrasse 54
W-8000 München 19(DE)

(72) Erfinder: **Riedel, Wolfgang Julius**
Vogelwäldeleweg 8
W-7844 Neuenburg(DE)
Erfinder: **Knothe, Manfred**
Hansjakobstrasse 100
W-7800 Freiburg i. Br.(DE)

(54) **Kühlvorrichtung für optische und/oder elektronische Elemente.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten, z.B. Diodenlaser, und/oder sonstigen Proben (Elemente), mit einem Vorratsbehälter für eine Kryoflüssigkeit, die einer Verdampfungskammer zugeführt wird, in der sie vollständig verdampft, wodurch dem Element Wärme entzogen wird. Dabei weist die Verdampfungskammer in ihrem unteren Bereich eine Eintrittsöffnung auf, durch die die Kryoflüssigkeit in die Verdampfungskammer eintritt und in ihrem oberen Bereich weist sie eine Austrittsöffnung auf, durch die der Dampf über eine Drossel in den Kryoflüssigkeitsvorrat entweicht. Vorzugsweise liegt das obere Ende der Verdampfungskammer tiefer als das unterste Niveau des Kryoflüssigkeitsvorrates, und die Zufuhr der Kryoflüssigkeit und die Dampfableitung erfolgen mittels beliebig formbarer Leitungen. Das zu kühlende Element ist mit einem Wärmeleitelement wärmeleitend verbunden, das einen geringen Wärmewiderstand hat, und das derart in die Verdampfungskammer hineinragt, daß die Kryoflüssigkeit in der Verdampfungskammer das Wärmeleitelement benetzt. Das Wärmeleitelement ist in dem Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter thermisch isoliert angeordnet.

EP 0 482 546 A2

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten, z.B. Diodenlaser und/oder sonstigen Proben (Elemente) mit einem Vorratsbehälter für eine Kryoflüssigkeit, die einer Verdampfungskammer zugeführt wird, in der sie vollständig verdampft, wodurch dem Bauelement Wärme entzogen wird.

Stand der Technik

Zur Kühlung von Diodenlasern, z.B. Bleisalz-Diodenlasern, wie sie üblicherweise in Laserspektrometern für den Infrarotbereich eingesetzt werden, werden für den Temperaturbereich bis herab zu 20 K typischerweise Kältemaschinen mit geschlossenem Heliumkreislauf eingesetzt. Diese oder andere periodisch arbeitende Kältemaschinen erzeugen mechanische Vibrationen, die sich möglichst wenig auf den Diodenlaser sowie den zugehörigen optischen Aufbau übertragen sollen. Hierzu sind umfangreiche Maßnahmen notwendig, wie sie z.B. in der DE-PS 36 39 881 oder der DE-PS 34 45 674 beschrieben sind.

Darüberhinaus werden zur Kühlung von Diodenlasern auf Temperaturen oberhalb von 80 K häufig Kühler mit flüssigem Stickstoff als Kryoflüssigkeit benutzt, bei denen der zu kühlende Diodenlaser über einen definierten Wärmewiderstand mit dem Flüssigstickstoffbehälter verbunden ist. Die jeweils gewünschte Arbeitstemperatur, die die genaue Laserwellenlänge bestimmt, wird dabei durch eine geregelte elektrische Heizung des Lasergehäuses eingestellt. Dabei muß jedoch der Wärmewiderstand der Anwendung im Einzelfall angepaßt werden. Bei einem kleinen eingebauten Wärmewiderstand lassen sich zwar leicht tiefe Temperaturen nahe dem Siedepunkt erreichen, bei höheren Temperaturen steigt jedoch der Kühlmittelbedarf sehr stark an, wodurch die Standzeit des Kühlers erheblich reduziert wird. Bei großem eingebauten Wärmewiderstand hingegen ist bei hohen Temperaturen der Kühlmittelverbrauch zwar gering, tiefe Temperaturen lassen sich jedoch nicht mehr erreichen.

Weiter ist bekannt, zur Messung von Proben bei tiefen Temperaturen, diese innerhalb eines Verdampferkryostaten auf die gewünschte Temperatur abzukühlen. Diese Verdampferkryostaten benötigen Regelventile, Verdampfungskörper und Pumpe und sind damit technisch sehr aufwendig.

Aus dem Stand der Technik (DE 24 21 102, DE 23 52 251) ist eine einfachere Vorrichtung bekannt, bei der sich eine Kryoflüssigkeit in einem thermisch isolierten Vorratsbehälter befindet, der über ein wärmeisolierendes Element mit einer darunterliegenden Verdampfungskammer in Verbindung

steht, und bei der über den Rand des wärmeisolierenden Elementes Kryoflüssigkeit in die Verdampfungskammer eintropft und dort verdampft. Dabei bildet sich eine quasistatische Dampfblase, die unter Überdruck steht und die eine Phasengrenze zwischen der Kryoflüssigkeit und der Dampfblase an dem als Drosselstelle wirkenden Zwischenraum zwischen dem Rand des wärmeisolierenden Elementes und der Gefäßwand bewirkt. Zur Variation der Temperatur innerhalb dieser quasistatischen Dampfblase wird mittels einer elektrischen Heizung Wärme zugeführt, wobei die elektrische Heizung entweder direkt in der Verdampfungskammer angeordnet ist (DE 24 21 102) oder in den gut wärmeleitenden Boden der Verdampfungskammer eingebaut ist. (DE 23 52 251). Die Kühlleistung und damit der Kühlmittelverbrauch einer solchen Anordnung ist nicht wohl definiert und auch nicht definiert einstellbar. Die Fertigung ist wegen der verschiedenartigen Materialien technisch aufwendig.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde, eine Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten und/oder sonstigen Proben (Elemente), insbesondere von Diodenlasern anzugeben, mit der die Betriebstemperatur der zu kühlenden Elemente gleichzeitig vibrationsfrei und in einfacher Art und Weise in einem weiten Temperaturbereich einstellbar ist, ohne daß es erforderlich wäre, bauliche Veränderungen, wie beispielsweise das Auswechseln von Wärmewiderständen, vorzunehmen, und gleichzeitig den Kühlmittelbedarf gering zu halten.

Die Lösung dieses Problems besteht in den im Kennzeichen des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind mit den Merkmalen der Unteransprüche 2 - 18 gekennzeichnet.

Die Vorteile der Erfindung bestehen insbesondere darin, daß einerseits durch die Kühlung mittels einer verdampfenden Kryoflüssigkeit im Gegensatz zu periodisch arbeitenden Kältemaschinen keine Vibrationen erzeugt werden, und somit auch keine umfangreiche Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung der Vibrationen auf die zu kühlenden Elemente, insbesondere Diodenlaser einschließlich dem zugehörigen Aufbau, notwendig sind, und daß sich andererseits die Betriebstemperatur der Elemente bei möglichst geringem Kryoflüssigkeitsbedarf und somit einer langen Standzeit des Kühlers in einem weiten Temperaturbereich variieren läßt. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden vom Prinzip her durch die in den Ansprüchen 3 und 4 angegebenen Merkmale charakterisiert. Die Weiterbildung der Erfindung nach den Ansprüchen 3 und 4 sowie weitere spezielle

Ausführungsformen entsprechend den weiteren Unteransprüchen ermöglichen es, daß durch die Trennung von Verdampfungskammer und Kryoflüssigkeitsvorrat das obere Ende der Verdampfungskammer tiefergelegt werden kann als das unterste Niveau des Kryoflüssigkeitsvorrates und daß somit, wenn die Kryoflüssigkeitszuleitung vom Grund des Kryoflüssigkeitsvorrates ausgeht, der gesamte Vorrat an Kryoflüssigkeit zur Verdampfung zur Verfügung steht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Nachfolgend wird die Erfindung in drei Ausführungsbeispielen mit jeweils einer Zeichnung noch näher beschrieben. Als Kryoflüssigkeit soll im folgenden flüssiger Stickstoff dienen. Das Wärmeleitelement soll als Kühlfinger ausgebildet sein und als zu kühlendes Element wird ein Diodenlaser verwendet.

Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Kühlvorrichtung in Schnittdarstellung.

Fig. 2 eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung in Schnittdarstellung.

Fig. 3 eine andere Weiterbildung der erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung in Schnittdarstellung.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

Die in Fig. 1 geoffenbarte Kühlvorrichtung besteht aus einem Vorratsbehälter 1 für den flüssigen Stickstoff, der nach Art eines Dewargefäßes ausgebildet ist, so daß zwischen den Wänden dieses Dewargefäßes ein Isoliervakuum 2 besteht. Der Stickstoffvorrat 3 wird über eine Einfüllöffnung 4 in das Innere des Vorratsbehälters 1 eingefüllt. Im Inneren des Stickstoffvorrates 3 befindet sich eine Verdampfungskammer 5, die eine untere Öffnung 6 (Eintrittsöffnung) aufweist, über die der flüssige Stickstoff in die Verdampfungskammer 5 eindringen kann, und eine obere Öffnung 7 (Austrittsöffnung), über die der Dampf über eine Dampfableitung 8 und eine Drossel 9 in den Stickstoffvorrat 3 entweicht. Die Betätigung der Drossel 9 erfolgt mittels einer mechanischen Vorrichtung 10 durch die Einfüllöffnung 4. Innerhalb der Verdampfungskammer 5 befindet sich ein nach unten gebogener aus gut wärmeleitendem Material bestehender Kühlfinger 11, der von der Verdampfungskammer 5 in das Isoliervakuum 2 hineinragt, und dabei mittels einer Wärmeisolierung 12 thermisch gegen die Innenwand des Dewargefäßes isoliert ist. An dem sich im Isoliervakuum 2 befindlichen Ende des Kühlfingers 11 sind der Diodenlaser 13 mit der dazugehörigen elektrischen Heizung 14 sowie ein Temperatursensor 15 angebracht und werden über elektrische Zuführungen 16 betrieben. Die von dem

Diodenlaser 13 emittierte elektromagnetische Strahlung wird über ein Fenster 17 aus der Kühlvorrichtung ausgekoppelt. Die vom Diodenlaser 13 und der Heizung 14 erzeugte Wärme wird über den Kühlfinger 11 in die Verdampfungskammer 5 abgeführt. Der durch die untere Öffnung 6 in die Verdampfungskammer 5 eindringende flüssige Stickstoff benetzt den Kühlfinger 11 und verdampft aufgrund der vom Kühlfinger 11 zugeführten Wärmeenergie. Dadurch, daß in der Dampfableitung 8 eine Drossel 9 eingebaut ist, wird das Ausströmen des Stickstoffgases begrenzt, und es baut sich in der Verdampfungskammer 5 ein Überdruck auf, der den Pegel des flüssigen Stickstoffs in der Verdampfungskammer 5 zurückhält. Flüssiger Stickstoff kann nur in dem Maße über die untere Öffnung 6 in die Verdampfungskammer 5 nachfließen, wie gasförmiger Stickstoff über die Drossel 9 ausströmt. Die ausströmende Gasmenge ergibt sich aus der Größe der Drossel 9 und der hydrostatischen Druckdifferenz zwischen dem Niveau des flüssigen Stickstoffs in der Verdampfungskammer 5 und der Höhe der Ausströmöffnung des verdampften flüssigen Stickstoffs in den Stickstoffvorrat 3. Das Niveau des flüssigen Stickstoffs in der Verdampfungskammer 5 pegelt sich dabei selbständig auf das untere Ende des Kühlfingers 11 ein, wodurch die hydrostatische Druckdifferenz konstant bleibt. Die Menge des über die Drossel 9 ausströmenden Gases und damit die Menge des verdampften flüssigen Stickstoffs und somit die Kühlleistung hängen somit nur noch von der Größe der Drossel 9 ab und nicht mehr von der Temperatur des Kühlfingers 11 mit dem Diodenlaser 13. Damit läßt sich mit der Drossel 9 die gewünschte Kühlleistung einstellen. Über die durch die Einfüllöffnung 4 führende mechanische Vorrichtung 10 kann die Drossel 9 und somit auch die Kühlleistung während des Betriebes verstellt werden. Dabei kann die Drossel 9 z.B. als Nadelventil ausgeführt sein. In der Regel wird bei voreingestellter Drossel 9 und somit bei vorgegebener Kühlleistung die gewünschte Betriebstemperatur des Diodenlasers 13 durch Variation der Heizleistung geregelt. Selbstverständlich ist auch der umgekehrte Fall möglich, daß bei gegebener Wärmelast die gewünschte Betriebstemperatur des Diodenlasers 13 durch Variation der Kühlleistung, d.h. durch Verstellen der Drossel 9, geregelt wird.

In Fig. 2 ist eine besondere Ausgestaltung der in Fig. 1 geoffenbarten erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung dargestellt, bei der die Verdampfungskammer 5 vom Stickstoffvorrat 3 getrennt ist. Hierzu befindet sich die Verdampfungskammer 5 vorteilhafterweise unterhalb des Stickstoffvorrates 3. Vom untersten Niveau des Stickstoffvorrates führt eine Flüssiggaszuleitung 18 zum unteren Ende der Verdampfungskammer 5. Der in der Verdamp-

fungskammer 5 verdampfte flüssige Stickstoff entweicht über eine Dampfableitung 8 und über eine Drossel 9 in den Stickstoffvorrat 3. Im übrigen sind der Aufbau und die Funktionsweise dieser Kühlvorrichtung bis auf eine den veränderten Umständen angepaßte Wärmeisolierung 12 identisch mit der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform. Ein besonderer Vorteil der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform besteht jedoch darin, daß fast der gesamte Stickstoffvorrat 3 zur Erzeugung der Kühlleistung in die Verdampfungskammer 5 eingeleitet werden kann.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß durch die weitgehend beliebig formbaren Leitungen, die Flüssiggaszuleitung 18 und die Dampfableitung 8, die Verdampfungskammer 5 mit dem Kühlfinger 11 an eine für den weiteren optischen Aufbau günstige Position gebracht werden kann.

In Fig. 3 ist ein weitere Ausgestaltung der in Fig. 2 geoffenbarten erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung dargestellt, bei der die Flüssiggaszuleitung 18 und die Dampfableitung 8 aus wärmeisolierendem Material bestehen und die Verdampfungskammer 5 in das Innere des Kühlfingers 11 verlegt ist. Bei dieser Ausgestaltung kann bei hohen Temperaturen des Kühlfingers der flüssige Stickstoff bereits im verdampfungskammerseitigen Ende 19 der Flüssiggaszuleitung 18 verdampfen. Um sicherzustellen, daß das Gas auch dann nur durch die Dampfableitung 8 entweicht, muß das Ende 19 der Flüssiggaszuleitung 18 nach oben geneigt sein.

Es soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß diese Kühlvorrichtung mit allen Arten von Kryoflüssigkeiten betrieben werden kann und sich insbesondere die Wahl einer geeigneten Kryoflüssigkeit nach dem Temperaturbereich richtet, in dem die Betriebstemperatur des Diodenlasers 13 oder eines sonstigen Bauelementes zu variieren ist. Darüberhinaus kann der Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter 1 auch auf andere Weise als nach Art eines Dewargefäßes ausgebildet sein, sofern nur eine gute Wärmeisolierung gewährleistet ist. Wie auch in den Ansprüchen zum Ausdruck gebracht wurde, kann diese Kühlvorrichtung nicht nur beim Betrieb von Diodenlasern eingesetzt werden, sondern kann überall dort Verwendung finden, wo optische und/oder elektronische Bauelemente oder sonstige Proben in einem weiteren Temperaturbereich auf eine gewünschte Temperatur abgekühlt werden sollen.

Bezugszeichenliste

- | | |
|---|---|
| 1 | Vorratsbehälter für die Kryoflüssigkeit |
| 2 | Isoliervakuum |
| 3 | Kryoflüssigkeitsvorrat |
| 4 | Einfüllöffnung für die Kryoflüssigkeit |
| 5 | Verdampfungskammer |

- | | |
|----|--|
| 6 | untere Öffnung der Verdampfungskammer (Eintrittsöffnung) |
| 7 | obere Öffnung der Verdampfungskammer (Austrittsöffnung) |
| 8 | Dampfableitung |
| 9 | Drossel |
| 10 | mechanische Vorrichtung zur Betätigung der Drossel |
| 11 | Kühlfinger |
| 12 | Wärmeisolierung |
| 13 | Diodenlaser |
| 14 | Heizung |
| 15 | Temperatursensor |
| 16 | Elektrische Versorgungsleitungen |
| 17 | Fenster |
| 18 | Flüssiggaszuleitung |
| 19 | Zur Verdampfungskammer führender Endabschnitt der Flüssiggaszuleitung 18 |

20 Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten, z.B. Diodenlasern, und/oder sonstigen Proben (Elemente) mit einem Vorratsbehälter für eine Kryoflüssigkeit, die einer Verdampfungskammer zugeführt wird, in der sie vollständig verdampft, wodurch dem Bauelement Wärme entzogen wird,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Verdampfungskammer (5) in ihrem unteren Bereich eine Eintrittsöffnung (6) aufweist, durch die die Kryoflüssigkeit in die Verdampfungskammer (5) eintritt, und die in ihrem oberen Bereich eine Austrittsöffnung (7) aufweist, durch die der Dampf über eine Drossel (9), mit der der Dampf auf einen konstanten Wert einstellbar ist, in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) entweicht, daß das zu kühlende Element (13) mit einem Wärmeleitelement (11) wärmeleitend verbunden ist, das einen geringen Widerstand hat, und das derart in die Verdampfungskammer (5) hineinragt, daß die Kryoflüssigkeit in der Verdampfungskammer (5) das Wärmeleitelement (11) benetzt, und daß das Wärmeleitelement (11) gegen den Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter (1) thermisch isoliert ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Verdampfungskammer (5) im Innern des Kryoflüssigkeitsvorrates (3) angeordnet ist, daß die Innenseite des Kryoflüssigkeitsvorratsbehälters (1) eine Begrenzungswand der

Verdampfungskammer(5) bildet und daß die Verdampfungskammer (5) an ihrem unteren Ende offen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Verdampfungskammer (5) außerhalb des Kryoflüssigkeitsvorrates (3) angeordnet ist, daß zwischen dem unteren Ende der Verdampfungskammer (5) und dem Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine der Verdampfungskammer (5) die Kryoflüssigkeit zuleitende Verbindung (Flüssiggaszuleitung) (18) besteht, daß zwischen dem oberen Ende der Verdampfungskammer (5) und dem Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine den Dampf in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) leitende Verbindung (Dampfableitung) (8) besteht, und daß der Dampf vor dem Eintritt in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine Drossel (9) passiert.

4. Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten, z.B. Diodenlasern, und/oder sonstigen Proben (Elemente) mit einem Vorratsbehälter für eine Kryoflüssigkeit, die einer Verdampfungskammer zugeführt wird, in der sie vollständig verdampft, wodurch dem Bauelement Wärme entzogen wird,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Verdampfungskammer (5) in ihrem unteren Bereich eine Eintrittsöffnung (6) aufweist, durch die die Kryoflüssigkeit in die Verdampfungskammer (5) eintritt, und die in ihrem oberen Bereich eine Austrittsöffnung (7) aufweist, durch die der Dampf über eine Drossel (9), mit der der Dampfstrom auf einen konstanten Wert einstellbar ist, in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) entweicht, daß das zu kühlende Element (13) mit einem Wärmeleitelement (11) wärmeleitend verbunden ist, das einen geringen Wärmewiderstand hat, daß die Verdampfungskammer (5) als Hohlraum im Innern des Wärmeleitelements (11) ausgebildet ist, und daß das Wärmeleitelement (11) gegen den Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter (1) thermisch isoliert ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

daß zwischen dem unteren Ende der Verdampfungskammer (5) und dem Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine der Verdampfungskammer (5) die Kryoflüssigkeit zuleitende Verbindung (Flüssiggaszuleitung) (18) besteht, daß zwischen dem oberen Ende der Verdampfungskammer (5) und dem Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine den Dampf in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) leitende Verbindung (Dampfableitung) (8) besteht, und daß der Dampf vor dem Eintritt in den Kryoflüssigkeitsvorrat (3) eine Drossel (9) passiert.

6. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 5,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Flüssiggaszuleitung (18) vom unteren Ende des Kryoflüssigkeitsvorrates (3) ausgeht.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1,3 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daß das obere Ende der Verdampfungskammer (5) tiefer liegt als das unterste Niveau des Kryoflüssigkeitsvorrates (3).

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 oder 3 - 7,

dadurch gekennzeichnet,

daß sich die Drossel (9) außerhalb des Kryoflüssigkeitsvorrates (3) befindet.

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 7,

dadurch gekennzeichnet,

daß sich die Drossel (9) innerhalb des Kryoflüssigkeitsvorrates (3) befindet.

10. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 9,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Drossel (9) durch die Kryoflüssigkeitseinfüllöffnung (4) betätigbar ist.

11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 10,

dadurch gekennzeichnet,

daß die Drossel (9) während des Betriebes des Elementes (13), z.B. eines Diodenlasers, einstellbar ist.

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 11,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter (1) als Dewargefäß ausgebildet ist, und daß das Element (13), z.B. ein Diodenlaser, im Isoliervakuum (2) zwischen den das Dewargefäß bildenden Wänden oder in einer auf sonstige Weise wärmeisolierten Umgebung angeordnet ist.

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 12,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Element (13), z.B. ein Diodenlaser, elektrisch beheizbar ist, und daß die Betriebstemperatur des Elementes (13) bei durch Voreinstellung der Drossel (9) vorgegebener Kühlleistung durch Variation der Heizleistung regelbar ist.

14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 12,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Element (13), z.B. ein Diodenlaser, elektrisch beheizbar ist und daß die Betriebstemperatur des Elementes bei vorgegebener Heizleistung durch Variation der über die Drossel (9) einstellbaren Kühlleistung regelbar ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14,

dadurch gekennzeichnet,

daß ein Temperatursensor (15) an dem Element (13) vorgesehen ist, der die Temperatur des Elementes (13) erfaßt.

16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 15,

dadurch gekennzeichnet,

daß mehrere Elemente (13) gleicher oder unterschiedlicher Art kühlbar sind und daß die Elemente (13) über einzelne voneinander thermisch isolierte Wärmeelemente mit gleichem

und/oder unterschiedlichem Wärmewiderstand mit dem Hauptwärmeleitelement (11) verbunden sind.

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 15,

dadurch gekennzeichnet,

daß mehrere Elemente (13) gleicher oder unterschiedlicher Art kühlbar sind und daß die Elemente (13) an einzelne voneinander thermisch isolierte Wärmeleitelemente (11) mit gleichem und/oder unterschiedlichem Wärmewiderstand angeschlossen sind und daß die Wärmeleitelemente (11) in voneinander getrennte Verdampfungskammern gleicher und/oder unterschiedlicher Ausführung hineinragen.

18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 17,

dadurch gekennzeichnet,

daß die jeweilige Betriebstemperatur des Elementes (13) im Bereich von Temperaturen von knapp oberhalb der Siedetemperatur der jeweiligen Kryoflüssigkeit bis über Raumtemperatur einstellbar ist.

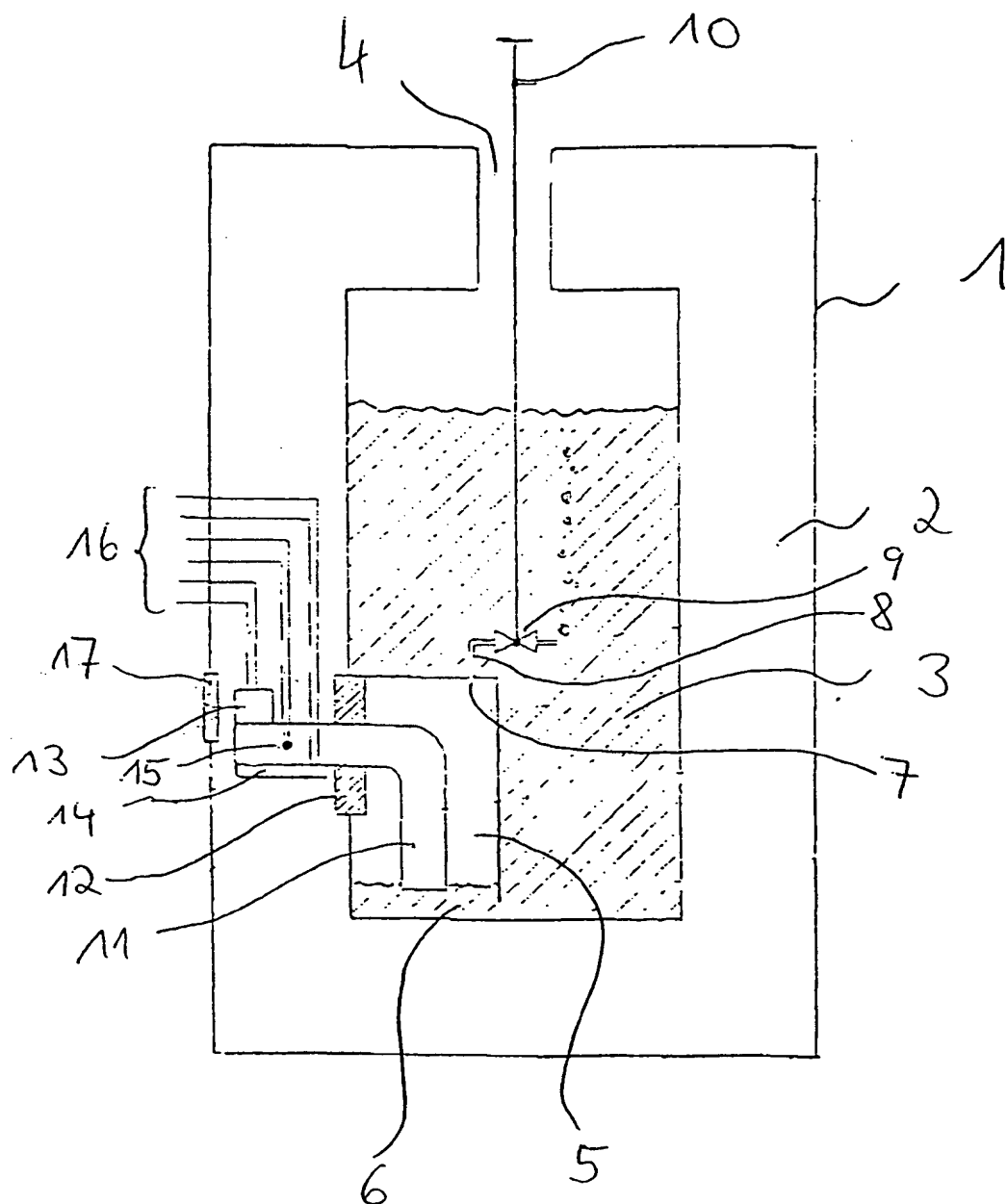


Fig. 1

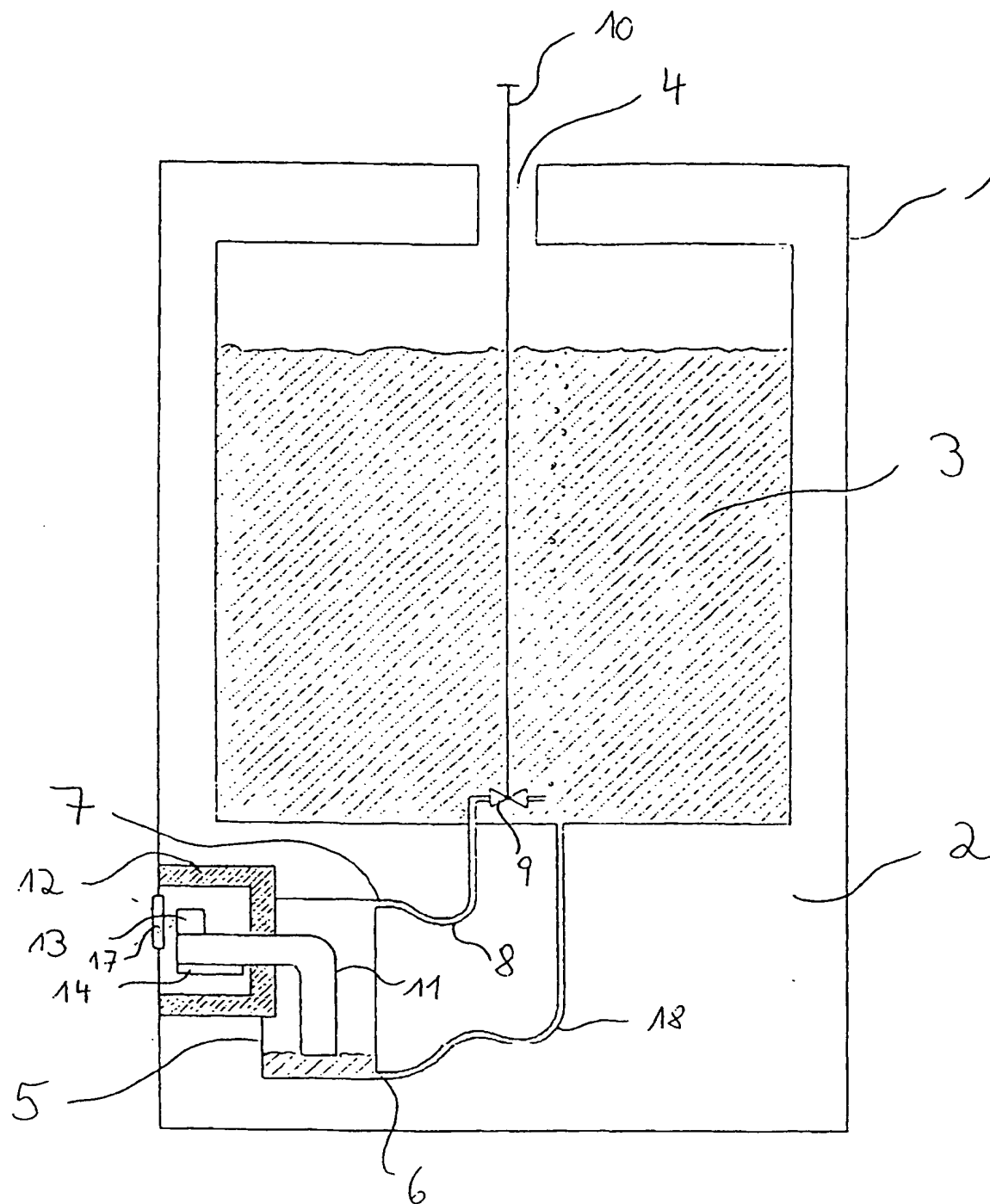


Fig. 2

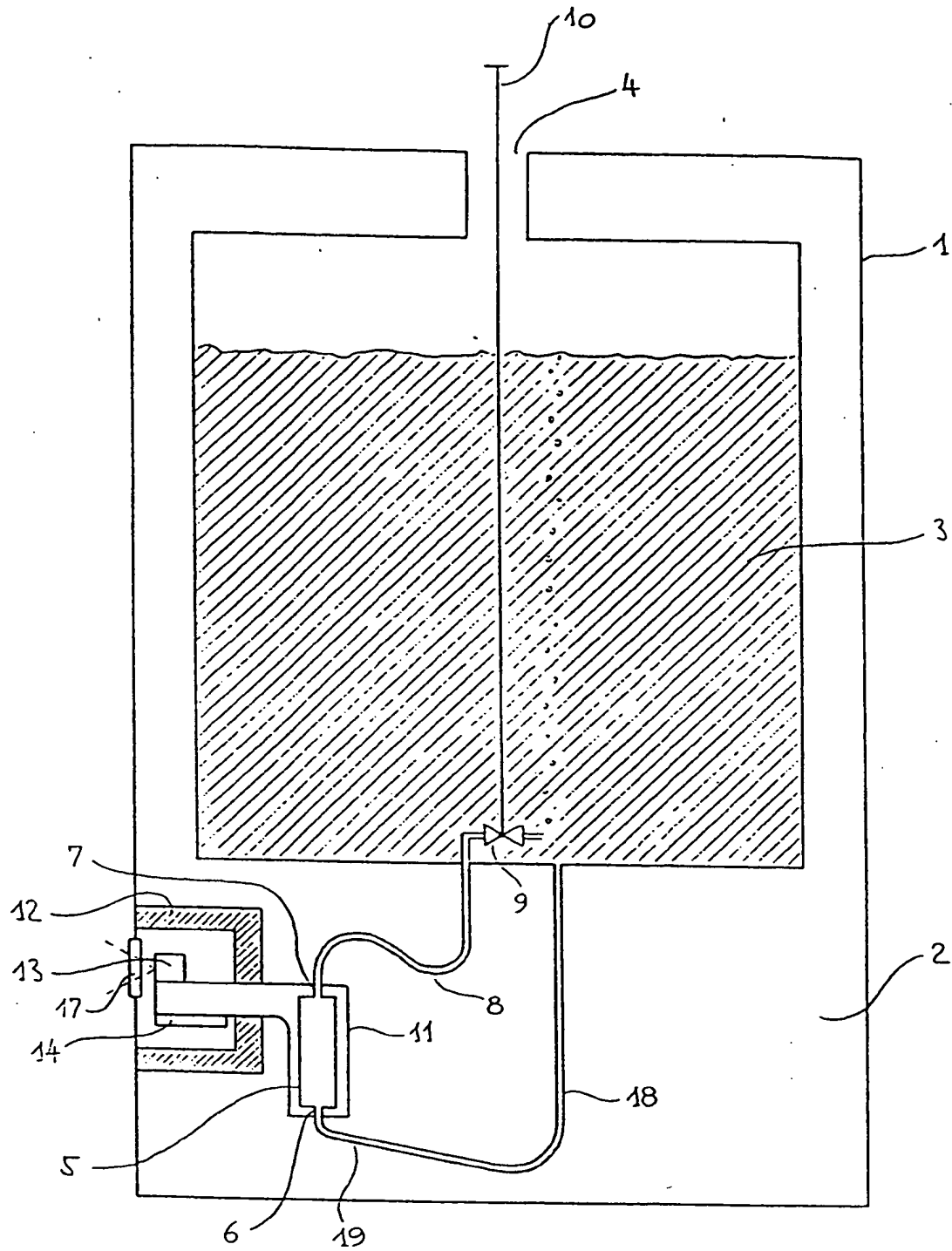


Fig. 3

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 482 546 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(21) Anmeldenummer: **91117912.5**(51) Int. Cl.⁵: **H01S 3/043, H01L 33/00,
H01L 23/44, F25D 19/00**(22) Anmeldetag: **21.10.91**(30) Priorität: **20.10.90 DE 4033383**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
29.04.92 Patentblatt 92/18(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT(86) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **19.11.92 Patentblatt 92/47**(71) Anmelder: **FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT
ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V.
Leonrodstrasse 54
W-8000 München 19(DE)**(72) Erfinder: **Riedel, Wolfgang Julius
Vogelwäldeleweg 8
W-7844 Neuenburg(DE)
Erfinder: Knothe, Manfred
Hansjakobstrasse 100
W-7800 Freiburg i. Br.(DE)**(54) **Kühlvorrichtung für optische und/oder elektronische Elemente.**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kühlung von optischen und/oder elektronischen Komponenten, z.B. Diodenlaser, und/oder sonstigen Proben (Elemente), mit einem Vorratsbehälter für eine Kryoflüssigkeit, die einer Verdampfungskammer zugeführt wird, in der sie vollständig verdampft, wodurch dem Element Wärme entzogen wird. Dabei weist die Verdampfungskammer in ihrem unteren Bereich eine Eintrittsöffnung auf, durch die die Kryoflüssigkeit in die Verdampfungskammer eintritt und in ihrem oberen Bereich weist sie eine Austrittsöffnung auf, durch die der Dampf über eine Drossel in den Kryoflüssigkeitsvorrat entweicht. Vorzugsweise liegt das obere Ende der Verdampfungskammer tiefer als das unterste Niveau des Kryoflüssigkeitsvorrates, und die Zufuhr der Kryoflüssigkeit und die Dampfableitung erfolgen mittels beliebig formbarer Leitungen. Das zu kühlende Element ist mit einem Wärmeleitelement wärmeleitend verbunden, das einen geringen Wärmewiderstand hat, und das derart in die Verdampfungskammer hineinragt, daß die Kryoflüssigkeit in der Verdampfungskammer das Wärmeleitelement benetzt. Das Wärmeleitelement ist in dem Kryoflüssigkeitsvorratsbehälter thermisch isoliert angeordnet.

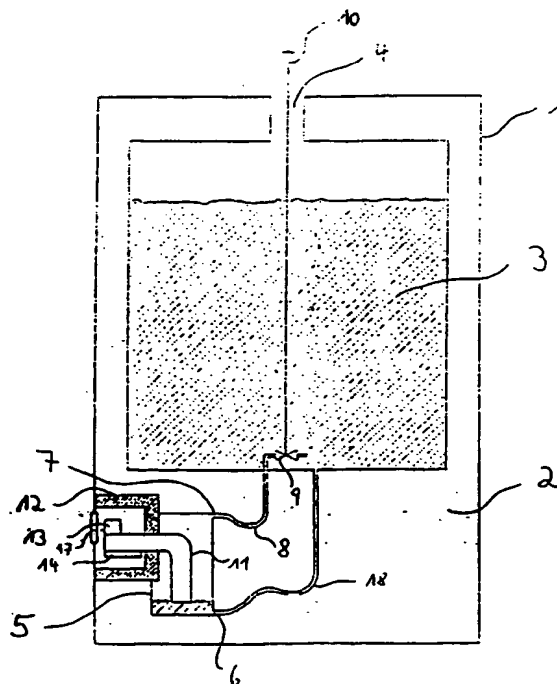


Fig. 2

EP 0 482 546 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 11 7912

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 7, no. 99 (E-172)(1244) 27. April 1983 & JP-A-58 021 388 (FUJITSU KK) 8. Februar 1983 * Zusammenfassung *	1, 3, 4, 11-18	H01S3/043 H01L33/00 H01L23/44 H01S3/043 F25019/00
A	US-A-3 386 256 (PETER ALEXANDER) * Ansprüche; Abbildungen *	1, 3-9	
A	OPTICAL ENGINEERING. Bd. 26, Nr. 9, September 1987, BELLINGHAM US Seiten 902 - 910; G. BEAL ET AL.: 'THOMSON CSF FRAME TRANSFER CHARGE COUPLED DEVICE IMAGERS : DESIGN AND EVALUATION AT VERY LOW LEVEL FLUX' * Abbildung 10 *	1, 4	
A	GB-A-1 361 505 (INTERNATIONAL RESEARCH & DEVELOPMENT COMPANY LIMITED) * das ganze Dokument *	1, 4	
A, D	DE-A-2 352 251 (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DES WISSENSCHAFTEN E. V.) * Abbildung 1 *	1, 3-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	GB-A-1 110 811 (MINISTER OF TECHNOLOGY) * Abbildungen *	1, 4	H01L H01S F250 G01J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemort	Abchlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	09 SEPTEMBER 1992	LINA F.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : schriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 (01.82) (P040)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.